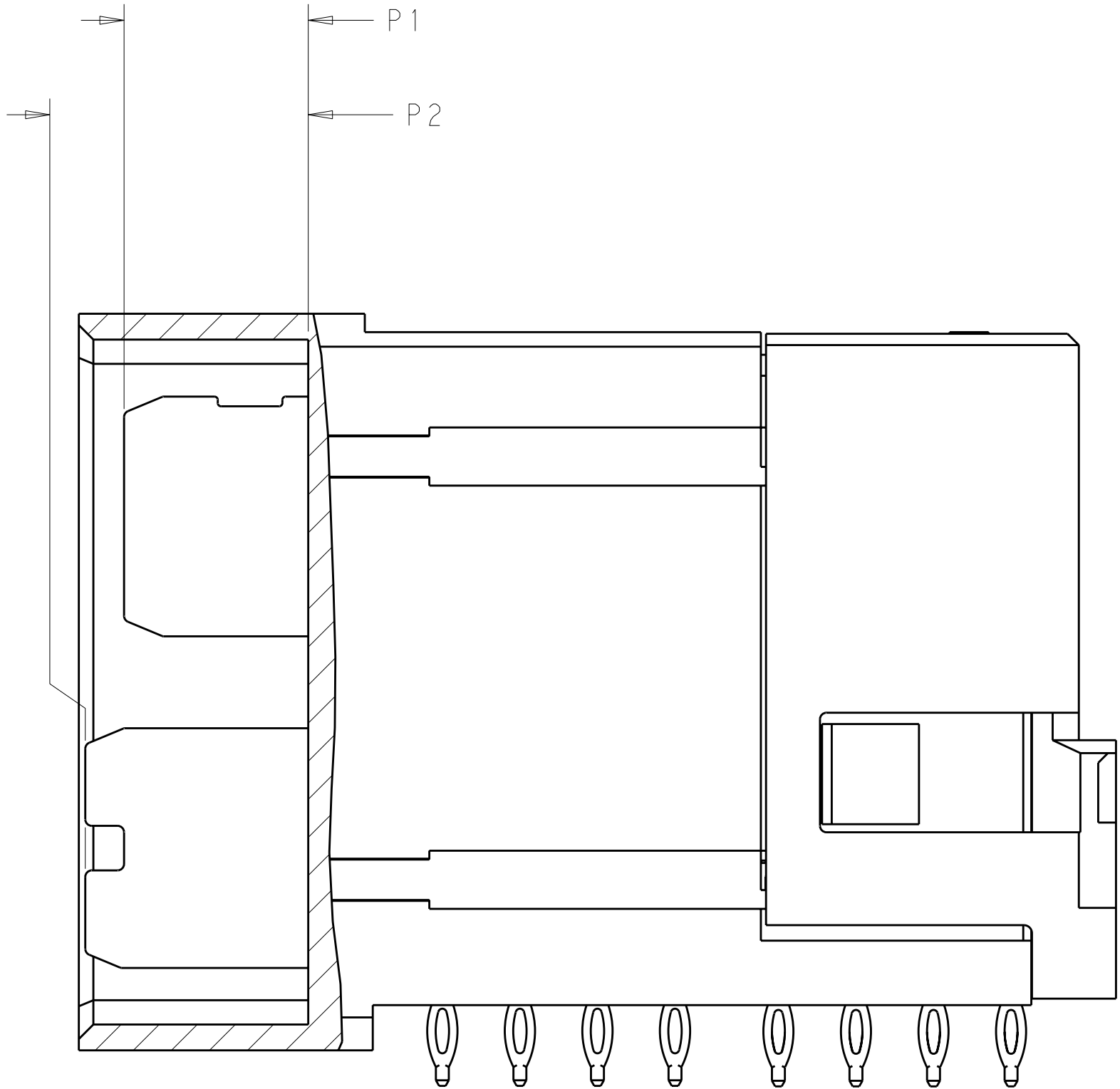
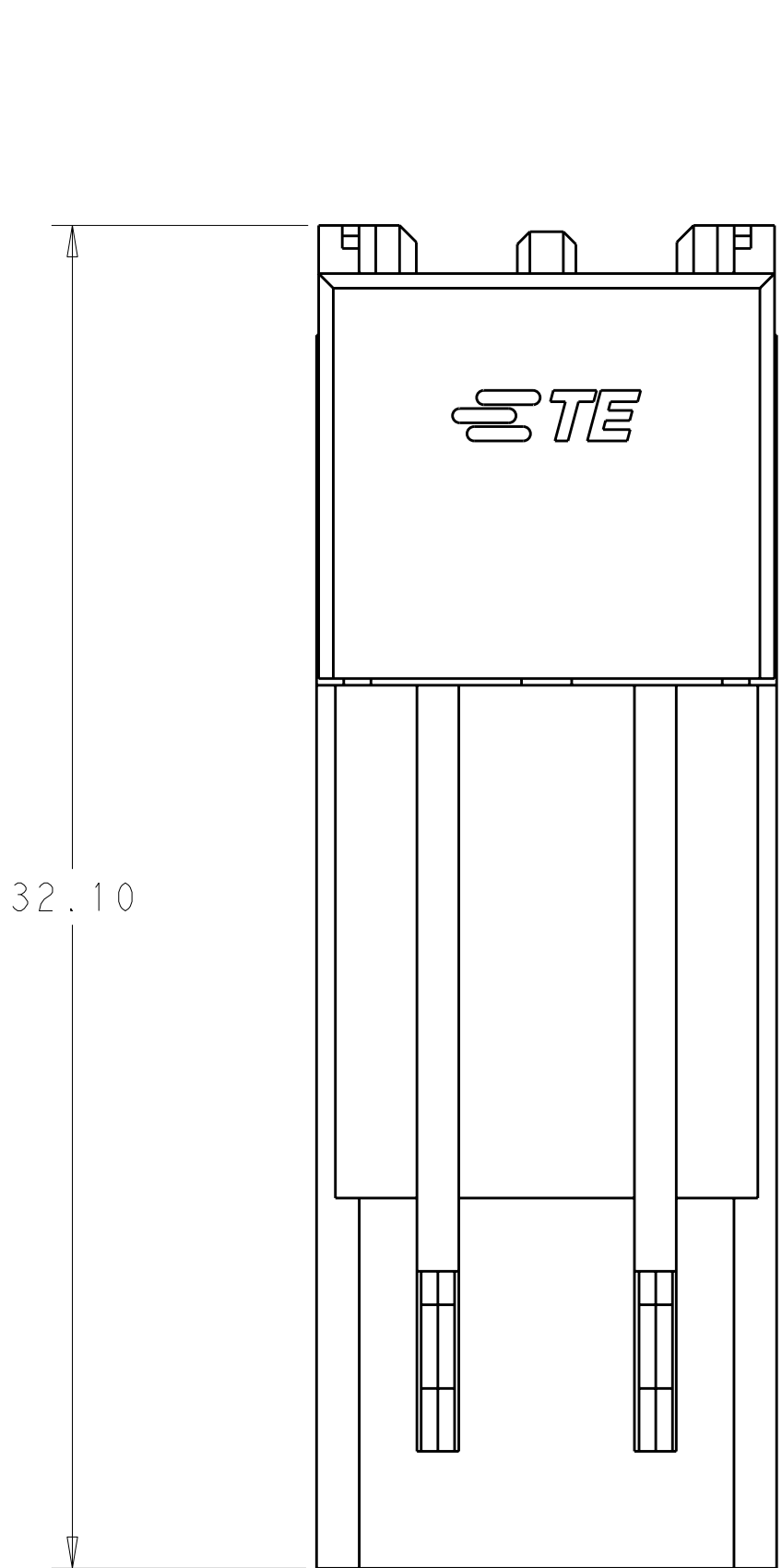


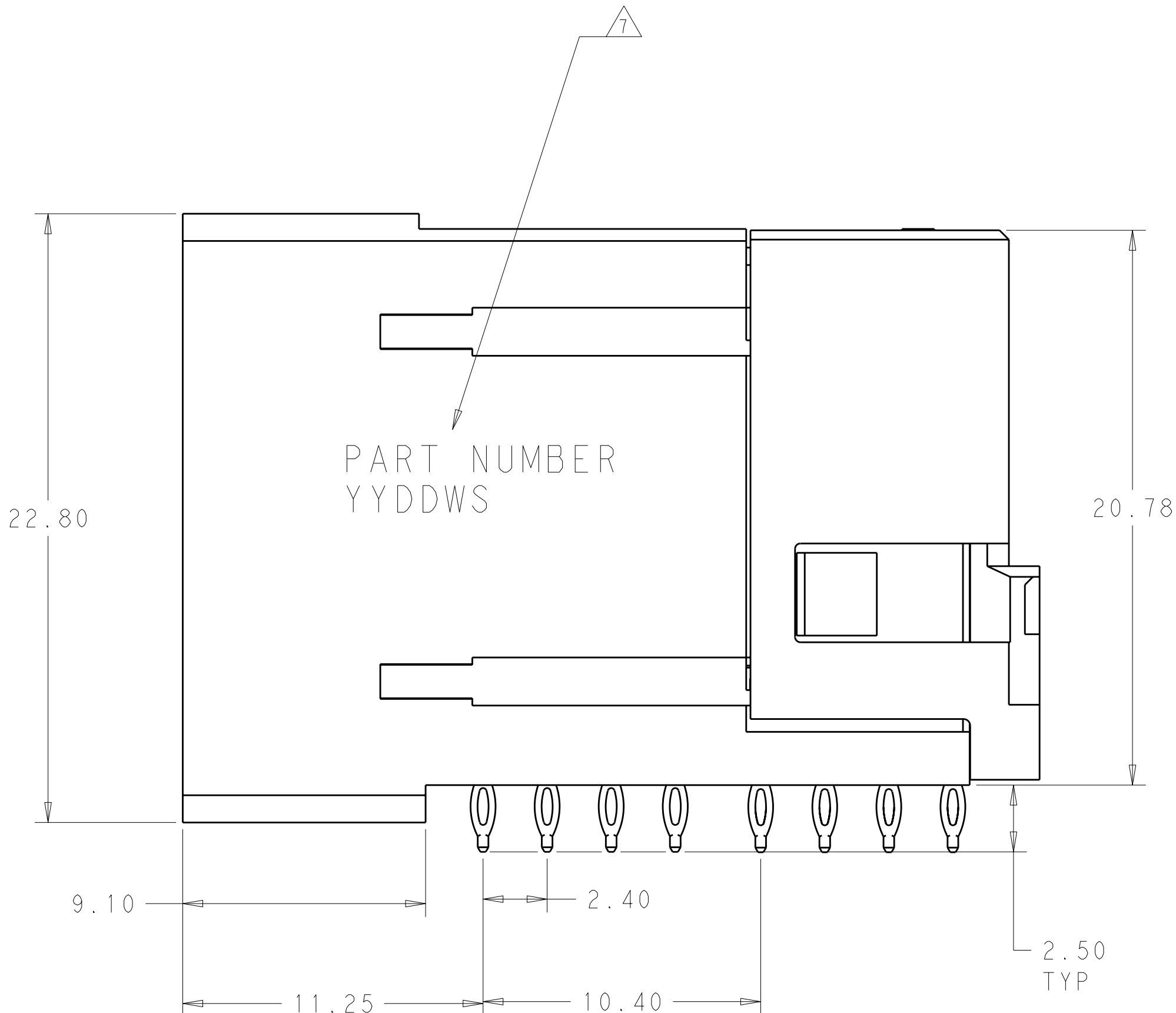
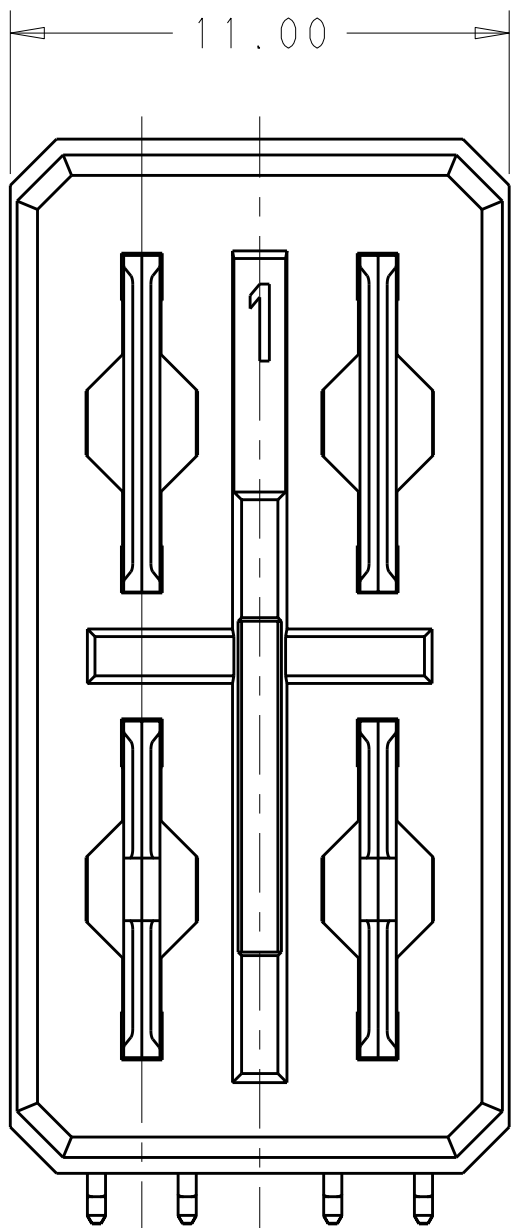
LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
				A	INITIAL RELEASE			

NOTES:
1. MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC GLASS/MINERAL FILLED UL94V-0
TERMINAL: COPPER ALLOY
FINISH:
△ TIN OPTION-0.76um MIN GOLD AT CONTACT AREA AND
1.27um MIN NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
2.54um TIN AT SOLDER TAIL AREA
TIN-LEAD OPTION-0.76um MIN GOLD AT CONTACT AREA AND
1.27um MIN NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
2.54um TIN-LEAD AT SOLDER TAIL AREA
△ 3 PCB NOTE FOR DIAMETER 0.725MM PLATED HOLE.
- DRILLED HOLE SIZE IS 0.838MM
- PLATED WITH 0.007MM MIN. TIN OVER
0.03 TO 0.08MM COPPER UNDERPLATE TO ACHIEVE
0.725±0.075MM HOLE.
4. CONNECTOR WERE PACKED BY TRAY
5. REFER TO TE'S PRODUCT SPECIFICATION: 108-2473
FOR TORQUE FORCE AND RETENTION FORCE
6. MATED WITH 2169859-*

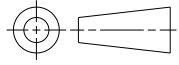
△ PART NUMBER AND DATE CODE AT ASSEMBLY AREA AS APPROXIMATE SHOWN.
△ 8 COMPONENT PLACEMENT ZONE



DETAIL FOR CONTACT BLADE



OBSOLETE	TRAY	TIN PLATING	6.90	6.90	2169869-1
			5.70	5.70	2169869-2
			6.90	5.70	2169869-3
			5.70	6.90	2169869-4
			6.90	6.90	5-2169869-1
	TIN-LEAD PLATING	5.70	5.70	5-2169869-2	
		6.90	5.70	5-2169869-3	
		5.70	6.90	5-2169869-4	
		6.90	6.90	5-2169869-1	
		5.70	5.70	5-2169869-2	
PACKAGING	PLATING OPTION	P1	P2	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLS DOCUMENT FOR TWO ELECTRONICS CORPORATION IF IT SUBJECT TO COMPANY'S POLICY, THE MANUFACTURING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST VERSION.		DWN LERRY WANG 05MAY2011				
DIMENSIONS:		CHK SUNY ZHAO 05MAY2011				
mm		APVD SUNY ZHAO 05MAY2011				
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
		0 PLC ±.005				
		1 PLC ±.005				
		2 PLC ±.005				
3 PLC ±.005		PRODUCT SPEC		SIZE		
4 PLC ±.005		108-2473			CAGE CODE	
MATERIAL		APPLICATION SPEC				DRAWING NO
-		114-32028				
FINISH		WEIGHT				
△		-				
CUSTOMER DRAWING		SCALE				
SHEET		OF				
REV		A				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9